PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-294121

(43) Date of publication of application: 20.10.2000

(51)Int.CI.

H01J 9/02

G03F 7/038 GO3F 7/40

H01J 17/04

(21)Application number: 11-

(71)Applicant : SAMSUNG

101804

YOKOHAMA KENKYUSHO:KK

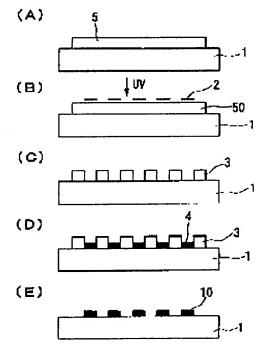
(22)Date of filing:

08.04.1999 (72) Inventor: MUNEMOTO EIJI

(54) METHOD FOR FORMING ELECTRODE OF PLASMA DISPLAY PANEL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for forming an electrode of a PDP capable of reducing the amount of electrode materials such as a silver to be discarded upon electrode completion and of removing a silver paste embedded mold without adversely affecting an electrode. SOLUTION: This method for forming an electrode of a PDP is conducted wherein a photosensitive emulsion is coated on a substrate 1 to form a photosensitive film 50, a metal paste embedded mold is formed by exposing and developing an electrode pattern on the photosensitive



film 50, a metal paste is embedded in the metal paste embedded mold and then the metal paste embedded mold is dissolved and removed. Preferably, the photosensitive emulsion is a polyvinyl alcoholic photosensitive emulsion 5. In this case, the solution liquid is preferably a periodic acid.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号 特開2000-294121

(P2000 - 294121A)

11 pt. 1

(43)公開日 平成12年10月20日(2000.10.20)

			A 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1					
(51)Int.Cl. [†]		識別記号	. Р1	· PI		デーマコート*(参考)		
H013	9/02		H01J	9/02	P	2H025		
G03F	7/038		G03F	7/038		2H096		
	7/40	521		7/40	521	5 C O 2 7		
H01J	17/04		H01J	17/04		5 C 0 4 0		

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 5 頁)

(21)出類番号 特職平11-101804 (71)出版人 598045058 株式会社サムスン模浜研究所

(22) 出頭日 平成11年4月8日(1999.4.8) 神奈川県横浜市鶴見区智沢町2-7

(72)発明者 宗本 英治

神东川県俄民市韓見区世沢町2-7 株式

会社サムスン模浜研究所電子研究所内

(74)代理人 100064908

升限士 志賀 正武 (外8名)

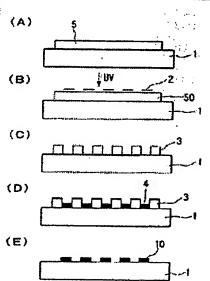
最終費に続く

1,1 % (4);

(54) [発明の名称] ブラズマディスプレイパネルの電極形成方法 (57) [要约]

(課題) 電極形成時に麻棄される銀などの電極材料の 量を削減することができ、さらに、電極に悪影響を与え ることなく銀ペースト間の込み型を除去することができ

るPDPの電極形成方法を提供すること。 【解決手段】 参振1上に感光乳剤を途布して感光限5 Dを形成し、対記感光限50上に電極パターンを露光し て、これを現像することにより金属ペースト理の込み型を形成し、前記金属ペースト理の込み型に金属ペーストを提め込み型に金属ペーストを提め込み型を溶解 総去するPDPの電極形成方法とする。また、感光乳剤は、ポリビニルアルコール系感光乳剤5であることが望 ましい。この場合、前記洛解液は、過ヨウ染酸であるこ とが望ましい。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板上に感光乳剤を迫布して感光膜を形 成し、前記感光限上に電極パターンを露光して、これを現像することにより金属ペースト世の込み型を形成し、 **前記金属ペースト型の込み型に金属ペーストを埋め込ん** だのち、前記金属ペースト埋め込み型を溶解液を用いて 溶解して除去することを特徴とするプラスマディスプレ イパネルの電極形成方法。

系感光乳剤であ ることを特徴とする詩求項 1.に記載のブ

ラスマディスプレイパネルの電極形成方法。 【詩求項 3】 前記溶解液が、過ヨウ無酸であ ることを 特数とする詩求項 2記載のプラスマディスプレイパネル の無傷形成方法。

送明の詳細な説明

「発明の原する技術分野」 本発明は、プラスマティスプレイパネルの電信形成方法に関し、特に、電極形成時に 廃棄される電極材料の量を少なくしたプラスマディスプ レイパネルの電極形成方法に関する。 [00002]

【従来の技術】従来から、表示デバイスの一つとしてブ ラズマディスプレイパネル(以下、「PDP」と略記す る。)が用いられている。このPDPの電極を形成する 方法の一つとして、スクリーン印刷法が挙げられる。し かしながら、スクリーン印刷法は、最近の大型高格細化 に伴って使用されなくなってきている。また、PDPの 電極を形成する他の方法として、溶膜技術を用いた方法がある。この方法は、Cr-Cu-Crの秩層膜をフォトエッチング技術により、パターニングする方法であ る。しかしながら、浡族技術を用いた方法は、高価な浮

服エッチング装置が必要である。 【0003】さらに、PDPの電極を形成する他の方法 として、図2に示す無光性銀ベースト法がある。この方法は、高価な海賊エッチング装置が不要であり、低抵抗電極を形成できる優れた方法である。この方法では、ま ず、図2(A)に示すように、ガラスなどからなる基板 1上全面に感光性級ペーストブを印刷し、次に、図2 (B)に示すように、フォドマスク2を用いて電極パタ ーン部分を無外換を用いて露光し、これを現像して焼成することにより、回2 (C) に示す電極日を形成する。 【ロロロ4】しかしながら、感光性銀ペースト法には、 次のような問題がある。

(1) 茎板 1上全面に感光性緩ベースト7を印刷したの ち、電揺8として使用される部分のみを残す方法である ため、使用した感光性銀ペースト7の大部分が廃棄される。例えば、ビッチの、48mm、帽30μmの電極を 形成する場合、90%以上の感光性鏡ペーストアが廃棄

される。 (2)電優8、8間の部分的短絡(ショートタッチ)が

発生しやすい。

(3) 現像時に電極8のエッジ8a部分が必要以上に活 解されて、焼咸後にエッジBa部分が基板上から浮き上 がるエッジカールが発生しやすい。

(4) 歴光性銀ペーストフが高価である。(5) 感光性銀ペーストフの保存が困難であり、保存期 間が限定される.

【0005】このような問題を解決するために、図3に 示すリフトオフ法が提案されている。この方法は、電極 形成時に廃棄される銀の量が少なく、電極間の部分的短 箱やエッジカールが発生しにくい優れた方法である。 こ の方法では、まず、図3(A)に示すように、ガラスな どからなる挙板1上にドライフィルム レジスト6(DF R) を加圧ラミネートし、次に、図3 (B) に示すよう フォトマスク2を使用し、ドライフィルム レジスト 5上に電極パターンを無外線を用いて露光 し、これを劈

アルカリ性の溶液を用いて現像することにより、図3 (C)に示す銀ペースト埋め込み型30を形成する。抗いて、図3(D)に示すように、銀ペースト型の込み型 3 Dに銀ペースト4を埋め込んだのず、表面を研磨して 銀ペースト埋め込み型3 Dを露出させ、銀ペデスト埋め 込み型3 Dを基板上から剥離して取り除ぎ(リフトオ フ)、これを焼成することにより、図3 (庄))は示す● 🥱 🦠 低9を形成する。

【0006】しかしながら、図3に示すリプドオフ法で いう不都合が生じる。さらに、紹々与スト理の込み型され ロの燃焼によって、電磁 9の形状が変形するごとが問題 となっていた。 【9007】 【第明が解決しようとする課題】本発明は、「前記事情に、サラインの会会として、 となっていた。

【課題を解決するための手段】対配課題ば、参板上に感 光乳剤を途布して感光限を形成し、前記感光限上に希極: パターンを露光して、これを現像するごとにより金属ペースト理の込み型を形成し、前記金属ペースト埋の込み型を形成し、前記金属ペーストをしたがある。 前記金属ペースト 後級 込み型を溶解除法することを特徴とするPDPの無 後形成方法によって 埋め込み型を溶解除去することを特徴とずるPDPの電 極形成方法によって解決できる。上記のPDPの電極形

成方法においては、感光乳剤が、ポリビニルアルコール 糸感光乳剤であることが望ましい。この場合、前記落解 液が、過ヨウ衆酸であることが望ましい。 [00001

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳しく説明する。 図1は、本発明のPDPの電極形成方法を説明するため の図である。このPDPの電極形成方法では、まず、図 1 (A) に示すように、ガラスなどからなる基版 1上に ポリピニルアルコール(PVA)系感光乳剤5を塗布し て歴光限50を形成し、次に、図1(8)に示すよう に、フォトマスク2を使用し、感光膜50上に電極バタ を常外線を用いて露光し、歴光膜50の露光部分を **衆外線架構させ、ついで、これを純水を用いて現像し、** 非常光部分を除去することにより、図 1 (C) に示す級 - スト塩の込み型3を形成する。

【0010】 続いて、図1 (D) に示すように、銀粉末 と簡単と溶剤とからなる銀ベースト4を、銀ベースト集の込み型3に埋め込む。銀ベースト埋め込み型3に埋め込む。銀ベースト埋め込み型3の凸部に付着する銀ベースト4は、スキージーラバーを用いて 掻き取り、銀ペースト建め込み型3を露出させる。そし て、過ヨウ素酸を用いて銀ペースト連め込み型さる溶解 して除去(リプトオブ)し、これを焼成することによ り、図1 (E) に示す電極1 0を形成する。

【DO11】このようなPDPの電極形成方法は、銀ペ 一次ト程の込み型3を溶解除去する方法であるので、銀 ペースト埋め込み型を剥離して除去する図3に示す従来 の電極形成方法のように電極に悪影響を与えることがな - ・・・・・(、・・高緒畑な電極を形成することができる。また、銀ベ シンド 性銀パーストを印刷する歴光性銀パースト法と比較し、

A 2 1 で、銀の使用金を削減することができる。 - A 2 1 [0:00 4 2] また。磁光乳剤として、ポリビニルアルコイ ール(PVA)系感光乳剤与を用いることで、純水で現 像することができ、簡単に銀ペースト煙の込み型つを形 こうに 対することができる。さらは、歴光乳刺として、スクリ 多った。小を低く抑えることができる。

1000

[O'O'す3] また。磁光乳剤として、ポリビニルアルコ ・ル系感光乳対5を用い、溶解液として、過ヨウ素酸を 用いることで、容易に銀ペースト理め込み型3を溶解除 去することができる。

【0014】本発明の電極製造方法では、上述した例に 示すように感光乳剤として、ポリビニルアルコール(P VA)系感光乳割ちを用いることができるが、溶解除去 しうる銀ペースト埋め込み型3を形成するものであれば よく、例えば、ポリピニルピロリドン(PVP)などを

用いることもでき、特に限定されない。 【0015】本発明の電極製造方法では、 上述した例に 示すように溶解液として、過ヨウ素酸を用いることがで きるが、毛橋10に悪影響を与えることなく銀ペースト 埋め込み型3を溶解 しうるものであ わばよく、例えば、" 過ヨウ素酸塩類、 過塩素酸 およびその塩類などを用いる こともでき、特に限定されない。

【0015】本発明の電極製造方法では、上述した例に 示すように電極材料として、銀を用いることができる が、例えば、銅、ニッケル、アルミニウム などの金属を 用いることもでき、用金などに合わせて決定することが でき、特に限定されない。 [0017]

【実施伽」以下、本発明を実施例を示して詳しく説明する COLDER CO. A TEXT

我不够的工作

. .

5(商品名: SP 9.9 0 1、(株) ムラウミ製)を絵布をで的たまするからした して感光膜50を形成し、次に、図1(B)と伝示すよう。7月曜日で発表するでは、 に、裏1に示す設計寸法のフォトマスクを変えれぞれ使っ、原成に変数をある。 用し、感光膜50上に電極パターンを集外線を用げて録明成を予したります。 用し、整定映りし上に電信/1921年の大学の時代の日の「東京、ファットリット」という。 光し、これを様本を用いて現像することに乗り。園まりで発売し、選まった。で (の)に示す線ペースト型の込み型3を形成したは、近畿の心をたまり、では、一ト [0018]折いて、図1(0)に示すように乗場へもからでき、あって、東京) スト4(商品名:EPC計100大場イン中製造りのできるとは対し、コンミン (性))を、銀ペースト型の込み型3に至め込みがが美術できていたができま ・ 第ペースト型の込み型3に至め込みがが表現のますによができます。 ら、銀ペースト提め込み型3の凸部に付着している銀ペセモ派制として、デザ ースト4をスキージェラバーを用いて掻き取り、A銀体が、Aは、胸ををいってからは スト型の込み型3を露出させた。そじて、A銀ョウ素酸を発音に取っている。 第一次の表現 3を露出させた。そじて、A銀ョウ素酸を発音に取っている。 スト型の公外などを関わらせた。 ていた、1 世 1 7 来版を 3 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 日 1 1 日 1 1 日 1 1 日 1 1 日 1 1 日 1 1 日 1 1 日 1 1 日 1 1 日 1 1 日 1 1 日 1 1 日 1 1 日 1 1 日 1 日 1 1 日 1

	マスク数計寸法	似ペースト組め	製ペースト連め込み壁	統成後の草種寸益	
	(45)	込み型の寸法(幅)	施士後遺振の寸法(幅)	輯	7.2
其於例1	75 <u>a</u> a	75 ± 1 g #	74±1==	69=1#B	8=1up
外数 保 2	60 µ n	60±1,µa	59±1µ#	58=1,5	S=1pn
対教例 3	40 x n	40±1.po	39±1µ€	33±1µ3	5±1µm
X股贸 4	25 µ n	35±lea	33±2µ₽	29±1,m	5±1pe

【9020】表1において、マスク設計寸法とは、銀ペ - ストが乾燥および焼成により収留する寸法を考慮して 設定した寸法である。このような電極形成方法において、現像後の銀ペースト型の込み型3の寸法、銀ペース ト壁の込み型 3除去後の電極 1 口の寸法、焼成後の電極 10の寸法をそれぞれ測定した。その結果を表1に示

【0021】表1より、試験例1~試験例4のいずれの・ マスク設計寸法の電話においても、高格細な電話を形成 することができることを確認できた。このことより、上 記の類価形成方法によって高格皿な電価が得られること があ きらかとなった。 [0022]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のPDPの 電優形成方法は、金属ペースト豊め込み型を溶解除去す。 る方法であるので、銀ペースト豊め込み型を割離して除 去する従来の電極形成方法のように電極に悪態容を与え

の量を削減することができる。 【00-23】また、感光乳剤として、ポリビニルアルコ - ル系感光乳剤を用いることで、純水で現像することが

でき、簡単に金属ペースト程の込み型を形成することが できる。さらに、感光乳刺として、スクリーン製版に使 用されている市販品を使用でき、製造コストを低く抑え ることができる.

【OD24】また、感光乳剤として、ポリビニルアルコール系歴光乳剤を用い、溶解液として、過 3つ余酸を用 いることで、容易に金属ペースト型の込み型を溶解除去 することができる。

図面の簡単な説明

るための図である。 【図3】 従来のPDPの電傷形成方法の値の例を説明 を

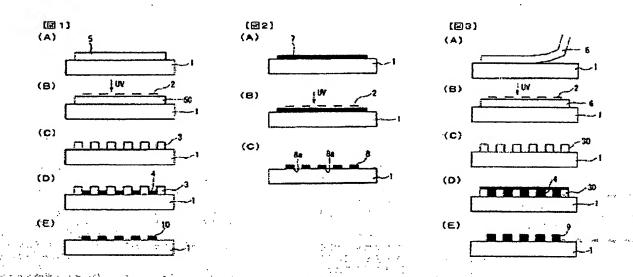
CMPF . DF

· 磁弹 15-11 建加速中158次(设置

65ボライフィルム レジスト

ジョップ 必感光性銀ペースト

9.79、10、電極 8a エッジ 50 悪光談



20 1 20 1 23 22 1 24 8 20

· 200

And the second of the second o

フロントページの競響

Fターム (参考) 2H025 AA02 AB20 AC01 AD01 BD88 CB07 FA28 FA29 2H096 AA27 AA30 BA06 EA02 GA08

2H096 AA27 AA30 BA06 EA02 GA08 HA90 LA03 SC027 AA02

SCO40 FA02 8801 8806 6019 JAJS JA20 KA16 KA17 LA17 MA24 MA26 MA30